

## 第34回研究会

日 時 : 平成23年6月18日 (土) 13:30~17:00

会 場 : 同志社大学・室町キャンパス寒梅館 2F 207 室

(詳細地図 : [http://www.doshisha.ac.jp/access/ima\\_access.html](http://www.doshisha.ac.jp/access/ima_access.html))

京都市営地下鉄今出川駅 2 番出口を出て、北へ徒歩 1 分。Tel. 075-251-3199)

### プログラム

#### 1. 講 演 13:30~17:00

(1) 低相対速度下極低磨耗表面 (再生軟骨と人工関節の研究から)

京都大学

富田 直秀 氏

(2) 円すいころ軸受の技術進展史

ジェイテクト

松山 博樹 氏

(3) 硬質薄膜のトライボロジー特性評価とその予測方法

兵庫県立大学

阿保 政義 氏

#### 2. 技術交流会

会費 : 3,000 円

以上